

证券代码：002049

证券简称：同方国芯

公告编号：2012-038

## 同方国芯电子股份有限公司 关于同方微电子获得金卡片奖的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

在近日举行的2012年第二届世界IC卡高峰论坛上，公司全资子公司北京同方微电子有限公司（以下简称“同方微电子”）的THD86系列芯片凭借“大容量、双界面、高安全”等特点，荣获金卡片奖芯片类技术融合奖。金卡片奖被誉为中国智能卡行业“奥斯卡”奖，该奖项旨在表彰中国智能卡行业中具有创新性和领先性的产品和技术。

THD86系列芯片是第一款采用ARM32位低功耗处理器Coretex-M0设计并量产的双界面CPU卡芯片，采用0.13um工艺设计，实现了智能卡CPU从8/16位到32位的跨越。THD86系列覆盖了64KB~400KB的存储空间，用户可选择使用ROM、EEPROM、FLASH存储器。另外，THD86系列还具有多项安全性技术，并具备非接触界面TypeA、B两种协议的自适应功能。

截至今年上半年，THD86系列芯片已经成功应用在移动支付、金融IC卡、居民健康卡等多个领域和项目中。

特此公告。

同方国芯电子股份有限公司董事会

2012年8月8日